PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(English abstract

the unexamined

(11)Publication number:

04-344411

Patent Publication

(43)Date of publication of application : 01.12.1992

of JP3015144 BZ

(51)Int.CI.

G01B 11/24 G06F 15/62

H05K 13/08

(21)Application number: 03-146787

(71)Applicant: FUJI MACH MFG CO LTD

(22)Date of filing:

22.05.1991

(72)Inventor: ASAI KOUICHI

TSUDA MAMORU

OE KUNIO

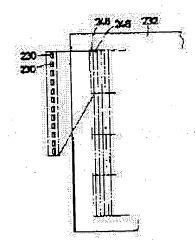
NIIMURA MASAYUKI SUHARA SHINSUKE HAYASHI YASUTAKA

(54) APPARATUS FOR DETECTING ERROR OF ELECTRONIC PART MOUNTING DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide an apparatus capable of automatically detecting attachment errors of an electronic parts mounting device.

CONSTITUTION: A plurality of dummy chips 230 substantially having mutually identical dimension are attached to a detecting substrate 232 by an electronic parts mounting device so that the dummy chips on the detecting substrate may be photographed by a camera so as to compare the positional data of the image with reference data to calculate the positioned discrepancy of each dummy chip 230 from its regular position and the attachment error of the mounting device is detected. The cause of generating the error is estimated from the obtained attachment error so as to adjustment the mounting device or the error is automatically corrected by storing the data of the attachment error in the mounting device. Thus the maintenance of the mounting device is facilitated or accuracy in the attachment is improved.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

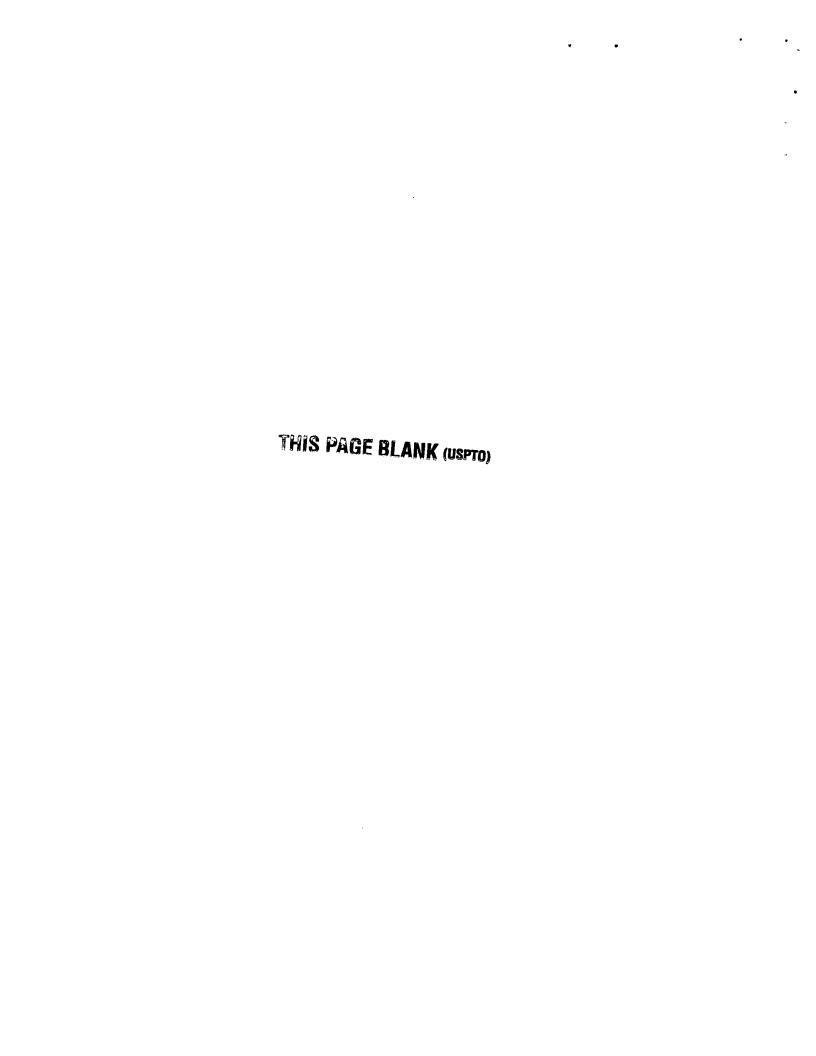
[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's



(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11)特許番号

特許第3015144号 (P3015144)

(45)発行日 平成12年3月6日(2000.3.6)

(24)登録日 平成11年12月17日(1999.12.17)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

G01B 11/24

G01B 11/24

С

請求項の数11(全 17 頁)

		11	
(21)出願番号	特顧平3-146787	(73)特許権者	000237271
			富士機械製造株式会社
(22)出願日	平成3年5月22日(1991.5.22)		愛知県知立市山町茶碓山19番地
		(72)発明者	浅井 鎬一
(65)公開番号	特開平4-3 444 11		愛知県知立市山町茶碓山19番地 富士機
(43)公開日	平成4年12月1日(1992.12.1)		械製造株式会社内
審査請求日	平成10年2月19日(1998.2.19)	(72)発明者	津田 超
	•		愛知県知立市山町茶碓山19番地 富士機
			械製造株式会社内
		(72)発明者	大江 邦夫
			愛知県知立市山町茶碓山19番地 富士機
			械製造株式会社内
		(74)代理人	100079669
			弁理士 神戸 典和 (外2名)
	•		
		審査官	柴田 和雄
			最終頁に続く
		II	

(54) 【発明の名称】 電子部品実装装置の装着誤差検出装置、装着精度検査方法

1

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】 プリント基板等の基材に電子部品を装着する電子部品実装装置の装着誤差を検出する装置であって、

<u>前記電子部品の寸法公差より高い寸法公差で製造された</u> 複数の検査用チップと、

それら検査用チップが装着される検査用基材と、

その検査用基材上に前記電子部品実装装置により装着された検査用チップを撮像する撮像装置と、

その撮像装置により撮像された検査用チップの像のデー 10 タを基準データと比較して前記装着誤差を演算する演算 手段とを含むことを特徴とする電子部品実装装置の<u>装着</u> 誤差検出装置。

【請求項2】 前記電子部品実装装置が、部品装着へッ ドと前記基材、撮像装置と前記基材を、共通の移動装置 2

により基材の表面に平行な方向に相対移動させ得るものであり、かつ、当該装着誤差検出装置が、

前記電子部品実装装置に前記基材の代わりに取り付けられ、前記基材と前記部品装着ヘッドとの相対移動方向に互いに隔たった複数の基準マークが付された基準板と、その基準板が前記電子部品実装装置に取り付けられた状態で、その基準板と前記撮像装置とを前記移動装置により予め定められた相対位置へ移動させ、撮像装置に基準板の基準マークを撮像させて、撮像された基準マークの位置の正規の位置からのずれ量を前記移動装置の送り誤差として取得する送り誤差取得手段とを含むことを特徴とする請求項1に記載の装着誤差検出装置。

【請求項3】 前記検査用基材が、前記電子部品実装装置により電子部品を装着し得る最大の基材以上の大きさを有するものであり、前記撮像装置が、その検査用基材

の表面全域にわたって規則的に装着された検査用チップ の各々を撮像可能なものであり、前記基準板が、検査用 基材とほぼ等しい大きさを有し、表面全域にわたって規 則的に前記基準マークが付されたものである請求項2に 記載の装着誤差検出装置。

【請求項4】 前記検査用チップが、本体から側方へ突出した複数のリード線を有する電子部品の外形より大きい部材に、その電子部品の外形と同じ輪郭を有する形象が描かれたものである請求項1項ないし3項のいずれか1つに記載の装着誤差検出装置。

【請求項5 】 部品装着ヘッドと基材、撮像装置と基材を、共通の移動装置により基材の表面に平行な方向に相対移動させて、部品装着ヘッドが保持した電子部品を基材に装着するとともに、撮像装置により基材の表面を撮像し得る電子部品実装装置の装着精度を検査する方法であって、

前記基材の代わりに検査用基材を取り付け、部品装着へッドに前記電子部品の寸法公差より高い寸法公差で製造された検査用チップを保持させて、前記移動装置により部品装着へッドと検査用基材とを相対移動させ、検査用基材上に複数の検査用チップを装着する装着工程と、前記検査用基材と前記撮像装置とを前記移動装置により相対移動させ、検査基材上に装着された複数の検査用チップを撮像する撮像工程と、

その撮像工程において取得された画像のデータを処理することにより、検査用チップの装着位置の正規の位置からのずれ量である装着誤差を取得する画像処理工程とを含むことを特徴とする装着精度検査方法。

【請求項6】 前記装着工程における前記複数の検査用 チップの前記検査用基材への装着時に、前記移動装置に 30 よる前記部品装着ヘッドと検査用基材との相対移動の 正,逆の方向をすべて同じにすることを特徴とする請求 項5に記載の装着精度検査方法。

【請求項7】 前記検査用チップを、前記電子部品を供給する部品供給装置により前記部品装着ヘッドに供給し、電子部品の前記基材への装着と同じ方法で前記検査用基材に装着することを特徴とする請求項5または6に記載の装着精度検査方法。

【請求項8】 前記基材の代わりに、互いに直行するX 軸とY軸とにそれぞれ平行な方向に距離を隔てて設けられた複数の基準マークを有する基準板を取り付け、前記移動装置により基準板と前記撮像装置とを予め定められた相対位置へ移動させて撮像装置に基準マークを撮像させ、基準マークの像の正規の位置からのずれ量に基づいて移動装置の送り誤差を取得する送り誤差取得工程と、前記画像処理工程において取得した装着誤差から、前記送り誤差取得工程で取得した送り誤差を除去して、送り誤差以外の装着誤差であるその他誤差を取得するその他誤差取得工程とを含むことを特徴とする請求項5ないし7に記載の装着精度検査方法。50 【請求項9】 前記送り誤差取得工程が、前記基準板と前記撮像装置とを、前記X軸とY軸とにそれぞれ平行 に、正方向と逆方向とに移動させ、正方向の送り誤差と 逆方向の送り誤差とを取得する工程である請求項8に記 載の装着精度検査方法。

【請求項10】 部品装着ヘッドと基材、撮像装置と基材を、共通の移動装置により基材の表面に平行な方向に相対移動させ得る電子部品実装装置により、基材に電子部品を装着する方法であって、

10 前記基材の代わりに検査用基材を取り付け、部品装着へッドに検査用チップを保持させて、前記移動装置により部品装着へッドと検査用基材とを予め定められた相対位置へ相対移動させ、検査用基材上に複数の検査用チップを装着する装着工程と、

前記検査用基材と前記撮像装置とを前記移動装置により 予め定められた相対位置へ相対移動させ、検査基材上に 装着された複数の検査用チップを撮像する撮像工程と、 その撮像工程において取得された画像のデータを処理す ることにより、検査用チップの装着位置の正規の位置か らのずれ量である装着誤差を取得する画像処理工程と、 その画像処理工程において取得された装着誤差に基づい て、予め定められた制御プログラムにより指示される装 着位置を補正した位置へ電子部品を装着する装着工程と を含むことを特徴とする電子部品装着方法。

【請求項11】 前記基材の代わりに、互いに直行する X軸とY軸とに平行な方向にそれぞれ距離を隔てて設けられた複数の基準マークを有する基準板を取り付け、前 記移動装置により基準板と前記撮像装置とを予め定められた相対位置へ移動させて撮像装置に基準マークを撮像 させ、基準マークの像の正規の位置からのずれ量に基づいて移動装置の送り誤差を取得する送り誤差取得工程 と、

前記画像処理工程において取得された装着誤差から、前 記送り誤差取得工程で取得した送り誤差分を除去して、 送り誤差以外の装着誤差であるその他誤差を取得するそ の他誤差取得工程と、

取得したその他誤差と、前記送り誤差とをそれぞれ低減 させるように前記電子部品実装装置を調整する調整工程 と、

3 調整済の電子部品実装装置において前記装着工程、撮像工程および画像処理工程を実施し、最終装着誤差を取得する最終装着誤差取得工程とを含み、取得した最終装着誤差に基づいて前記装着工程を実施することを特徴とする請求項10に記載の電子部品装着方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はプリント基板等の基材に電子部品を装着する電子部品実装装置の装着誤差を検出する装置および装着精度検査方法に関するものである。

50 [0002]

5

【従来の技術】電子部品実装装置は電子回路の自動組立 に広く使用されているが、近年、電子部品のリード線間 隔の短縮や、実装密度の向上等の要求を満たすために、 電子部品の装着誤差の低減が強く求められている。装着 誤差を低減させるためには、まず装着誤差を検出するこ とが必要となる。また、電子部品実装装置に実装不良等 が発生した場合にその原因を追求するために、装着誤差 を検出することが必要となる場合もある。従来は、この 装着誤差を測定治具や測定装置を用いて人が測定してい た。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】そのため、装着誤差の 測定に多大の時間を要し、迅速に適切な処置をとること ができない問題があった。また、電子部品実装装置のユ ーザの要求に応じてメーカから熟練したメンテナンス要 員を派遣しなければならない場合が多く、この場合には 特に多くの時間を要していた。場合によっては装着誤差 の測定結果をメーカへ持ち帰って誤差発生の原因を追求 しなければならないこともあり、高価な電子部品実装装 置の運転休止時間が長くなる事態も発生していた。本発 20 明は、この問題を解決すべく、電子部品実装装置の装着 誤差を自動的に検出し得るようにすることを課題として なされたものである。

[0004]

【課題を解決するための手段,作用および効果】<u>そして、本願発明によって、下記各態様の装着誤差検出装置,装着精度検査方法および電子部品装着方法が得られる。各態様は請求項と同様に、項に区分し、各項に番号を付し、必要に応じて他の項の番号を引用する形式で記載する。</u>

(1) プリント基板等の基材に電子部品を装着する電子 部品実装装置の装着誤差を検出する装置であって、前記 電子部品の寸法公差より高い寸法公差で製造された複数 の検査用チップと、それら検査用チップが装着される検 査用基材と、その検査用基材上に前記電子部品実装装置 により装着された検査用チップを撮像する撮像装置と、 その撮像装置により撮像された検査用チップの像のデー タを基準データと比較して前記装着誤差を演算する演算 手段とを含むことを特徴とする電子部品実装装置の装着 誤差検出装置。本項の誤差検出装置は、誤差検出専用の 40 装置として構成することも、電子部品実装装置に設ける ことも可能である。 本項に記載の誤差検出装置により装 着誤差が検出される場合には、装着誤差の検出対象であ る電子部品実装装置により、電子部品の寸法公差より高 い寸法公差で製造された検査用チップが検査用基材上に 装着される。この装着された検査用チップが撮像装置に より撮像され、検査用チップの検査用基材への装着位置 のデータが作成される。そして、このデータと基準デー タとの比較により演算手段において装着誤差が演算され る。誤差検出装置が専用装置である場合には、検査用チ 50

ップが装着された検査用基材が誤差検出装置に取り付け られて、誤差の検出が行われる。一方、誤差検出装置が 電子部品実装装置に設けられている場合には、その電子 部品実装装置自体に検査用チップを検査用基材に装着さ せ、その後、誤差の検出が行われるのが普通である。た だし、これは不可欠ではなく、他の電子部品実装装置に より検査用チップを装着させた検査用基材を、誤差検出 装置を有する電子部品実装装置に取り付けて装着誤差を 検出させてもよい。この場合は、誤差検出装置を備えた 電子部品実装装置が単なる誤差検出装置として使用され ることとなる。本項の発明に従えば、電子部品実装装置 による電子部品の装着誤差を、熟練を要することなく、 短時間で検出することができる。しかも、検査用チップ が電子部品の寸法公差より高い寸法公差で製造されてい るため、電子部品実装装置の装着誤差を特に精度よく検 出することができる。装着誤差のデータが得られれば、 その装着誤差の発生原因を推定できることが多く、速や かに適切な処置を施して電子部品実装装置を良好な状態 にすることができる。したがって、電子部品実装装置の ユーザが本項に記載の誤差検出装置を保有していれば、 自社で誤差の検出を行い、誤差を低減させるために必要 な処置を施すことが可能となる。また、メーカにメンテ ナンス要員の派遣を求めなければならない場合であって も、誤差検出装置で検出された装着誤差のデータを予め メーカに送っておけば、迅速に必要な処置を施してもら うことができ、高価な電子部品実装装置の休止時間を短 縮し得る。また、電子部品実装装置のメーカが本項に記 載の誤差検出装置を保有していれば、電子部品実装装置 の製造ラインで各実装装置の装着誤差を検出し、それを 低減させた上で出荷することができ、また、すでに使用 されている装置のメンテナンスを容易に短時間で行うと とができる。さらに、電子部品実装装置に、装着誤差の データに基づいて部品装着ヘッドあるいは基材の送り量 を自動的に修正したり、電子部品を保持する部品保持へ ッドを自動的に回転させて、装着誤差を低減させるプロ グラムを格納すれば、容易に装着精度を向上させること ができる。

(2)前記電子部品実装装置が、部品装着ヘッドと前記基材、撮像装置と前記基材を、共通の移動装置により基材の表面に平行な方向に相対移動させ得るものであり、かつ、当該装着誤差検出装置が、前記電子部品実装装置に前記基材の代わりに取り付けられ、前記基材と前記部品装着ヘッドとの相対移動方向に互いに隔たった複数の基準マークが付された基準板と、その基準板が前記電子部品実装装置に取り付けられた状態で、その基準板と前記撮像装置とを前記移動装置により予め定められた相対位置へ移動させ、撮像装置に基準板の基準マークを撮像させて、撮像された基準マークの位置の正規の位置からのずれ量を前記移動装置の送り誤差として取得する送り誤差取得手段とを含む (1)項に記載の装着誤差検出装

置。本項の装着誤差検出装置によれば、装着誤差と送り 誤差との両方を取得することができ、装着誤差から送り 誤差を除くことによって送り誤差以外の誤差を取得する ことができる。装着誤差を、送り誤差とその他の誤差に 分けて取得することができるのであり、装着誤差を除去 あるいは低減させるための電子部品実装装置の調整作業 が容易になる効果が得られる。

(3)前記検査用基材が、前記電子部品実装装置により電子部品を装着し得る最大の基材以上の大きさを有するものであり、前記撮像装置が、その検査用基材の表面全域にわたって規則的に装着された検査用チップの各々を撮像可能なものであり、前記基準板が、検査用基材とほぼ等しい大きさを有し、表面全域にわたって規則的に前記基準マークが付されたものである(2)項に記載の装着誤差検出装置。本項の特徴によれば、電子部品実装装置の電子部品を装着可能な領域全体の装着誤差をきめ細かに取得することができる。

(4)前記検査用チップが、本体から側方へ突出した複数のリード線を有する電子部品の外形より大きい部材に、その電子部品の外形と同じ輪郭を有する形象が描かれたものである (1)項ないし (3)項のいずれか1つに記載の装着誤差検出装置。本項の特徴によれば、本体から側方へ突出した複数のリード線を有する電子部品の装着誤差を容易に取得することができる。

(5) 部品装着ヘッドと基材、撮像装置と基材を、共通 の移動装置により基材の表面に平行な方向に相対移動さ せて、部品装着ヘッドが保持した電子部品を基材に装着 するとともに、撮像装置により基材の表面を撮像し得る 電子部品実装装置の装着精度を検査する方法であって、 前記基材の代わりに検査用基材を取り付け、部品装着へ ッドに前記電子部品の寸法公差より高い寸法公差で製造 された検査用チップを保持させて、前記移動装置により 部品装着ヘッドと検査用基材とを相対移動させ、検査用 基材上に複数の検査用チップを装着する装着工程と、前 記検査用基材と前記撮像装置とを前記移動装置により相 対移動させ、検査基材上に装着された複数の検査用チッ ブを撮像する撮像工程と、その撮像工程において取得さ れた画像のデータを処理することにより、検査用チップ の装着位置の正規の位置からのずれ量である装着誤差を 取得する画像処理工程とを含むことを特徴とする装着精 度検査方法。本項の装着精度検査方法によれば、電子部 品実装装置の装着精度を自動でかつ高い精度で取得する ことができる。

(6)前記装着工程における前記複数の検査用チップの 前記検査用基材への装着時に、前記移動装置による前記 部品装着ヘッドと検査用基材との相対移動の正、逆の方 向をすべて同じにすることを特徴とする (5)項に記載の 装着精度検査方法。正方向の送り誤差と逆方向の送り誤 差とは、互いに異なることが多いため、検査用チップの 検査用基材への装着時に、移動装置による部品装着ヘッ 50 ドと検査用基材との相対移動の正、逆の方向をすべて同 じにすれば、正方向の送り誤差と逆方向の送り誤差との 違いが装着誤差に混入して、装着誤差検出の精度を低下 させることを回避し得る。

(7)前記検査用チップを、前記電子部品を供給する部品供給装置により前記部品装着へッドに供給し、電子部品の前記基材への装着と同じ方法で前記検査用基材に装着する(5)項または(6)項に記載の装着精度検査方法。本項の特徴によれば、検査用チップを検査用基材に容易に装着することができ、装着精度検査を安価に実施することができる。

(8)前記基材の代わりに、互いに直行するX軸とY軸とにそれぞれ平行な方向に距離を隔てて設けられた複数の基準マークを有する基準板を取り付け、前記移動装置により基準板と前記撮像装置とを予め定められた相対位置へ移動させて撮像装置に基準マークを撮像させ、基準マークの像の正規の位置からのずれ量に基づいて移動装置の送り誤差を取得する送り誤差取得工程と、前記画像処理工程において取得した装着誤差から、前記送り誤差取得工程で取得した送り誤差を除去して、送り誤差以外の装着誤差であるその他誤差を除去して、送り誤差以外の装着誤差であるその他誤差を取得するその他誤差取得工程とを含む(5)項ないし(7)項のいずれか1つに記載の装着精度検査方法。本項の装着精度検査方法によれば、(2)項の装着誤差検出装置に関連して述べたように、装着誤差を除去あるいは低減させるための電子部品実装装置の調整作業が容易になる効果が得られる。

(9)前記送り誤差取得工程が、前記基準板と前記撮像 装置とを、前記X軸とY軸とにそれぞれ平行に、正方向 と逆方向とに移動させ、正方向の送り誤差と逆方向の送 り誤差とを取得する工程である (8)項に記載の装着精度 検査方法。

(10)部品装着ヘッドと基材、撮像装置と基材を、共 通の移動装置により基材の表面に平行な方向に相対移動 させ得る電子部品実装装置により、基材に電子部品を装 着する方法であって、前記基材の代わりに検査用基材を 取り付け、部品装着ヘッドに検査用チップを保持させ て、前記移動装置により部品装着ヘッドと検査用基材と を予め定められた相対位置へ相対移動させ、検査用基材 上に複数の検査用チップを装着する装着工程と、前記検 査用基材と前記撮像装置とを前記移動装置により予め定 められた相対位置へ相対移動させ、検査基材上に装着さ れた複数の検査用チップを撮像する撮像工程と、その撮 像工程において取得された画像のデータを処理すること により、検査用チップの装着位置の正規の位置からのず れ量である装着誤差を取得する画像処理工程と、その画 像処理工程において取得された装着誤差に基づいて、予 め定められた制御プログラムにより指示される装着位置 を補正した位置へ電子部品を装着する装着工程とを含む ことを特徴とする電子部品装着方法。本項の電子部品装 着方法によれば、電子部品の基材への装着精度を容易に

20

30

<u>高めるこ</u>とができる。

(11)前記基材の代わりに、互いに直行するX軸とY 軸とに平行な方向にそれぞれ距離を隔てて設けられた複 数の基準マークを有する基準板を取り付け、前記移動装 置により基準板と前記撮像装置とを予め定められた相対 位置へ移動させて撮像装置に基準マークを撮像させ、基 準マークの像の正規の位置からのずれ量に基づいて移動 装置の送り誤差を取得する送り誤差取得工程と、前記画 像処理工程において取得された装着誤差から、前記送り 誤差取得工程で取得した送り誤差分を除去して、送り誤 差以外の装着誤差であるその他誤差を取得するその他誤 差取得工程と、取得したその他誤差と、前記送り誤差と をそれぞれ低減させるように前記電子部品実装装置を調 整する調整工程と、調整済の電子部品実装装置において 前記装着工程,撮像工程および画像処理工程を実施し、 最終装着誤差を取得する最終装着誤差取得工程とを含 み、取得した最終装着誤差に基づいて前記装着工程を実 施する(10)項に記載の電子部品装着方法。本項の電子部 品装着方法によれば、電子部品の基材への装着精度を(1 0)項の方法による場合よりさらに高めることができる。 [0005]

【実施例】以下、本発明の一実施例である誤差検出装置 を備え、本発明の装着精度検出方法や電子部品装着方法 を実施し得る電子部品実装装置を図面に基づいて詳細に 説明する。

【0006】図2において10は、X軸方向(図2において左右方向)に移動するX軸テーブルである。このX軸テーブル10はX軸駆動用サーボモータ11(図5参照)を駆動源としてガイドレール12に案内されて移動する。X軸テーブル10、X軸駆動用サーボモータ11 およびガイドレール12等によりX軸方向送り装置13が構成されているのである。

【0007】X軸テーブル10上には、水平面内においてX軸方向と直交するY軸方向に移動するY軸テーブル14が載置されている。Y軸テーブルは、それに固定のナット16に螺合されたねじ軸18がタイミングブーリ20およびタイミングベルト22を介してY軸駆動用サーボモータ23(図5参照)により回転させられることによって、ガイドレール24に案内されて移動する。Y軸テーブル14、Y軸駆動用サーボモータ23、ガイドレール24等によりY軸方向送り装置25が構成されているのである。

【0008】 Y軸テーブル14上にはプリント基板26 を位置決めし、支持する基板位置決め支持装置27が設けられており、プリント基板26は、X軸テーブル10 およびY軸テーブル14の移動により、部品装着個所が順次部品装着位置に位置決めされる。基板位置決め支持装置27と前記X軸方向送り装置13およびY軸方向送り装置25とにより基板移動装置28が構成されているのである。

【0009】位置固定の台板36の下面にはカメラ29が下方に延び出す向きに取り付けられ、プリント基板26に付された基準マークを撮像するようにされている。 撮像された基準マークの像に基づいてプリント基板26の基板位置決め支持装置27への固定誤差が算出され、電子部品装着時にその誤差を除去するようにプリント基板26が移動させられる。なお、図示は省略するが、基板位置決め支持装置27に対してX軸方向に隣接する両側にはそれぞれ、プリント基板搬入コンベアおよびプリント基板搬出コンベアが設けられており、プリント基板

10

ント基板搬出コンベアが設けられており、プリント基板 26をX軸方向に搬送し、基板位置決め支持装置27に 供給するとともに排出するようにされている。 【0010】基板位置決め支持装置27の上方には、装

着装置30が設けられている。前記台板36はこの装着 装置30の本体の一構成要素である。図3に示すよう に、台板36の上方には円筒カム38が移動不能に設け られており、この円筒カム38によって回転軸40が垂 直軸線まわりに回転可能かつ軸方向に移動不能に支持さ れている。この回転軸40は図示しないカム装置を介し て駆動モータ42(図5参照)によって30度ずつ間欠 回転させられる。また、回転軸40の下端部は円筒カム 38から突出させられ、大径の嵌合部50が形成される とともにターンテーブル52が嵌合されている。このタ ーンテーブル52は台板36により垂直軸線まわりに回 転可能かつ軸方向に相対移動不能に支持されており、ま た、2個の嵌合穴において回転軸40のピン54と嵌合 されることにより、回転軸40の回転が伝達されるよう になっている。したがって、回転軸40の回転に伴って ターンテーブル52が30度ずつ間欠回転させられる。 【0011】ターンテーブル52には、図3および図4 に示すように、その回転軸線を中心とする一円周上に1 2組の部品装着ヘッド56が等角度間隔に取り付けられ ており、ターンテーブル52の間欠回転によりそれぞ れ、部品供給位置、部品姿勢90度変更位置、部品姿勢 検出位置, 部品排出位置, 部品姿勢修正位置, 部品装着 位置、吸着ノズル検出位置、ノズル選択位置に移動させ られる。図3には図示の都合上2組の部品吸着ヘッド5 6が代表的に示され、図4においては二点鎖線の円によ り部品装着ヘッド56の位置のみが示されている。

40 【0012】これら部品装着ヘッド56はいずれも同じであり、その一つについて代表的に説明する。部品装着ヘッド56は、一対のガイドロッド58(図3には1本のみ示されている)においてターンテーブル52に上下方向に摺動可能に嵌合されている。これらガイドロッド58の上端部を連結する連結板60にはローラ62がターンテーブル52の半径方向に延びる軸線まわりに回転可能に取り付けられ、円筒カム38の外周面に形成された溝64に係合させられている。溝64は高さが周方向において漸変させられたものであり、ターンテーブル52が回転させられるとき、部品装着ヘッド56が昇降さ

せられる。

【0013】また、一対のガイドロッド58の各下端部 は連結部材68によって連結されている。この連結部材 68には、ターンテーブル52内に設けられたエアシリ ンダのビストン70の下端部が連結されている。ターン テーブル52内に形成されたシリンダボア72には案内 筒74が固定されるとともに、ピストン70が摺動可能 に嵌合されており、シリンダボア72内に形成された空 気室76へ空気通路78を経て空気が供給されることに よりピストン70は下方に押し下げられ、ローラ62が 10 溝64の下側の壁面に押し付けられて部品装着ヘッド5 6のがたつきが防止されるようになっている。

【0014】連結部材68にはまた、下方に延び出す円 形断面の嵌合部82が設けられ、ノズル保持体84がそ の軸線まわりに回転可能に嵌合されている。ノズル保持 体84には、図4に示すように扇形のアーム部90がタ ーンテーブル52の半径方向外側に延び出す状態で設け られており、アーム部90の突出端にノズル保持体84 の軸線を中心とする円弧に沿って等角度間隔に設けられ た円筒状の保持部91にはそれぞれ、第一,第二,第三 20 の吸着ノズル92、94、96が取り付けられている。 これら吸着ノズル92~96はそれぞれ大きさが異なる 電子部品を吸着するものであるが、構造は同じであり、 第二吸着ノズル94について代表的に説明する。

【0015】第二吸着ノズル94は、図3に示すよう に、保持部91に上下方向に摺動可能かつ回転可能に嵌 合されたノズル本体98と、ノズル本体98に軸方向に 摺動可能に嵌合された吸着管100とを有する。 ノズル 本体98の保持部91から突出した上端部には、上方ほ ど径が漸減するテーパ状の嵌合部99が設けられてい る。また、吸着管100は、ノズル本体98内の通路1 08, アーム部90内の通路110, 連結部材68内の 通路、案内筒74,回転軸40内の通路114,図示し ない回転バルブ,ホースおよび電磁方向切換弁等を経て バキューム源に接続されており、吸着管100にバキュ ームが供給されるようになっている。3個の吸着ノズル 92~96はそれぞれ、吸着管100の径が異なるもの とされており、真中の第二吸着ノズル94が吸着する電 子部品が最も大きい。吸着管100には発光板120が 取り付けられており、吸着ノズル94による電子部品の 40 保持姿勢の検出時に斜め下方から紫外線を受けて電子部 品に可視光線を照射するようにされている。

【0016】3個の吸着ノズル92~96はノズル保持 体84の回転により択一的に使用位置に移動させられる のであるが、本実施例において使用位置は、図4に示す ように、ノズル保持体84の回転軸線(図4中、点A、 で示されている)と回転軸40の回転軸線(点0で示さ れている)とを結ぶ直線し、から6度回転した位置にあ る直線L、上の点A、で示す位置に設定されている。タ

12

56はいずれも3個ずつの吸着ノズル92~96を有し ており、それぞれに電子部品に光を放射する発光板12 0が設けられているが、最も大きい電子部品を吸着する 第二吸着ノズル94の発光板120が電子部品に十分に 光を照射するためにできる限り大きくされており、その 場合、隣接する部品装着ヘッド56の吸着ノズル同士が 衝突することがないように、使用位置が上記の位置に設 定されているのである。

【0017】ノズル保持体84の回転位置は、前記連結 部材68に設けられた位置決めピン124がノズル保持 体84に設けられた3個の凹部126, 128, 130 のうちの一つに嵌入することにより決められる。位置決 めピン124は、連結部材68に設けられた突部132 の上記直線し、上の位置に上下方向に摺動可能に嵌合さ れ、一方、凹部126, 128, 130は、ノズル保持 体84に設けられた扇形部142に、第一~第三吸着ノ ズル92~96がそれぞれ使用位置に移動したとき位置 決めピン124と一致する位置に設けられている。ノズ ル保持体84にはさらに、その軸線を中心とする下向き の円筒部148が形成されるとともに、円筒部148の 直径方向に隔たった位置にそれぞれ2個を1組とするテ ーパ溝が3組設けられている。このテーパ溝に、図示し ないノズル選択装置の係合部材が係合させられるこによ り、ノズル保持体84が回転させられ、吸着ノズル92 ~96の1つが選択される。この際、位置決めピン12 4は図示しない係合解除装置により凹部126~130 との係合を解かれ、ノズル保持体84の回転を許容す

【0018】上記のように3個の吸着ノズル92~96 はノズル保持体84の回転により択一的に使用位置に移 動させられるのであるが、いずれの吸着ノズルが使用位 置にあるかは、吸着ノズル92~96を保持する保持部 91 に設けられた反射面に光を当てることにより検出さ れる。第二吸着ノズル94には2個の反射面154、1 56が上下に並んで設けられ、第一、第三吸着ノズル9 2,96にはそれそれ、1個ずつの反射面158,16 0が上下方向において異なる位置に設けられており、こ れら反射面からの反射光の有無によって吸着ノズルの種 類が検出される。

【0019】本電子部品実装装置は図5に示す制御装置 200により制御される。制御装置200は、CPU2 02, ROM204, RAM206およびそれらを接続 するバス208を有するコンピュータを主体とするもの であり、バス208に接続された入力インタフェース2 10には、入力装置212およびテレビカメラ29、2 11 (テレビカメラ211については後述する)が接続 されている。バス208にはまた、出力インタフェース 214が接続され、駆動回路216,218,220を 介してX軸駆動用サーボモータ11, Y軸駆動用サーボ ーンテーブル52に設けられた12組の部品装着ヘッド 50 モータ23,駆動モータ42が接続されるとともに、制

御回路224, 226を介してテレビカメラ29, 21 1が接続されている。

【0020】装着装置30は、部品供給位置において図 示しない部品供給装置から供給される電子部品を吸着す る。その電子部品のノズル軸線まわりの回転姿勢がブリ ント基板26に装着される際の回転姿勢と正逆いずれか の両方向に90度異なる場合には、部品姿勢90度変更 位置において姿勢が変更される。部品姿勢90度変更位 置には、ノズル保持体84に設けられた嵌合部99に嵌 合する嵌合部材を有し、ノズル保持体84を軸線まわり に正方向あるいは逆方向に

90度回転させる

90度回転 装置が設けられており、電子部品の回転姿勢を変更す る。また、部品姿勢検出位置においては発光体120か ら照射される光により形成される電子部品の投影像がテ レビカメラ211 (図2参照) により撮像され、その投 影像のデータに基づいてX軸方向、Y軸方向および回転 方向の各誤差が検出され、誤差が設定値より大きい場合 には電子部品が排出位置において排出され、設定値より 小さい場合には部品姿勢修正位置において回転方向の姿 勢が修正される。部品姿勢修正位置には、ノズル保持体 20 84の嵌合部99に嵌合し、ノズル保持体84を誤差を 解消する角度回転させる回転装置が設けられており、電 子部品を回転させるのである。なお、X軸方向、Y軸方 向の各誤差はプリント基板12の移動量の補正により修 正される。そして、電子部品装着位置においては、ブリ ント基板12の電子部品装着箇所が部品装着位置に位置 決めされており、電子部品がプリント基板26に装着さ れ、その後、吸着ノズル検出位置において3個の吸着ノ ズル92~96のうちのいずれが吸着に使用されている かが検出され、次に使用される吸着ノズルと種類が異な る場合にはノズル選択位置において前記ノズル選択装置 により吸着ノズルが変更される。これによって、部品装 着ヘッド56は常に最適な吸着ノズルによって電子部品 を吸着する。

【0021】本電子部品実装装置は誤差検出装置を備えている。誤差検出装置は、前記ROM204に、図6に示す送り誤差検出プログラムをはじめとする種々の誤差検出用のプログラムが格納されるとともに、図7に示す検査用チップ230および図8に示す検査用基材としての検査用基板232と、図9に示す送り誤差検出用の基 40準板242とが準備されることによって構成されている。前記構成の電子部品実装装置に、検査用チップ230,検査用基板232,基準板242および誤差検出用プログラムを付加すれば誤差検出装置となるのであり、誤差検出装置のハード部分の殆どは電子部品実装装置の構成要素を利用して構成されているのである。

【0022】図7の検査用チップ230は、比較的小さい電子部品を想定して縦3.2mm、横1.6mmの正確な寸法に製造された矩形板状の部材であって、図10に示すキャリヤテープ234の部品収容穴236に通常

の電子部品と同様に収容されて部品供給装置から供給さ れ、装着装置30によって検査用基板232に装着され る。電子部品は一般に寸法公差が大きく、実際の電子部 品を検査用基板232に装着して装着誤差の検出を行え は、電子部品の寸法誤差が装着誤差に入り込んでしまう のであるが、検査用チップ230は寸法のばらつきがミ クロンオーダで製造されており、これの寸法のばらつき は無視することができる。検査用チップ230と検査用 基板232とは共に合成樹脂で製造し得るが、検査用チ ップ230を黒色、検査用基板232を白または黄色と することが、検査用チップ230を撮像する際のコント ラストを良くする上で望ましい。また、吸着ノズル9 2,94,96はそれぞれ装着すべき電子部品の寸法に 適した直径とされているため、検査用チップ230も各 吸着ノズルで装着するのに適した複数種類の寸法のもの を準備することが必要である。

14

【0023】基準板242は、図9に示すように、寸法が最も大きいプリント基板12より大きい正方形状を成し、多数の基準マーク240が付された板である。基準マーク240は円形を成し、6個の基準マーク240が等間隔に、かつ基準板242の1辺に沿って平行に並べられ、これら6個を1列とする基準マーク240が等間隔に6列並べられて、合計36個の基準マーク240が設けられている。

[0024]装着誤差には、次に例示するように種々のものがある。

- (1) X軸方向送り装置13 およびY軸方向送り装置25の送り誤差
- (2)装着装置30におけるターンテーブル52,ノズ ル保持体84および吸着ノズル92,94,96等の回転や、ノズル保持体84および吸着ノズル92,94,96等の昇降等に伴って生じる誤差
 - (3) 部品供給装置の部品供給位置誤差
 - (4)テレビカメラ29,211の位置誤差、およびそれらによる撮像およびその結果得られた像のデータ処理 に伴って生じる誤差
 - (5)電子部品実装装置の構成部材の経年変化や熱膨張 に起因して発生する誤差

【0025】 これらの誤差の多くは、本実施例の電子部品実装装置が備えている誤差除去機能、すなわち、電子部品の実装中に吸着ノズル92等による電子部品の吸着位置ずれをテレビカメラ211で検出し、ノズル回転装置により吸着ノズル92~96を回転させ、あるいは基板移動装置28によりプリント基板26の位置を調整する機能により除去することができるものである。しかし、装着開始に先立って装置各部を調整することにより除去できる誤差は除去しておくことが電子部品を精度よく実装する上で望ましい。そのため、本実施例においては、予備的な誤差検出により検出された装着誤差のデータに基づいて装置各部の調整が行われ、その後、最終的

のとする。

な誤差検出が行われて、それにより得られた装着誤差の データがRAM206の装着誤差データ記憶エリアに格 納され、そのデータに基づいて電子部品の実装時における基板移動装置20の移動指示データ等が修正される。 【0026】以下、前記(1)~(5)の誤差のうち、(1)の送り誤差と、(2)の装着装置30に起因する 誤差との検出を例として、装着誤差の検出方法を説明する。装着誤差の検出時には、まず、基準板242が基板位置決め支持装置27に固定され、(1)の送り誤差の 検出が行われる。その次に、検査用基板232が基板位 10置決め指示装置28に固定され、検査用チップ230を収容したキャリヤテープ234が電子部品供給装置にセットされて、通常の電子部品の実装時と同様にして検査 用チップ230が検査用基板234に装着される。そして、装着された検査用チップ230がテレビカメラ29

により撮像され、(2)の誤差の検出が行われる。

【0027】まず、(1)の送り誤差の検出について説 明する。送り誤差の検出時には、X軸方向(図9に示す 基準板242の左右方向)に平行な6行の基準マーク2 40の各行毎に、実線の矢印と破線の矢印とで示すよう にテレビカメラ29を正方向と逆方向とに移動(実際に はX軸方向送り装置13により基準板242を移動させ るのであるが、理解を容易にするためにテレビカメラ2 9を移動させるものと考える)させて、基準マーク24 ○を撮像するとともに、Y軸方向(図9に示す基準板2) 42の上下方向) に平行な6列の基準マーク240の各 列毎に実線の矢印と破線の矢印とで示すようにテレビカ メラ29を移動(実際にはY軸方向送り装置25により 基準板242を移動)させて基準マーク240を撮像す る。なお、以下の説明では行の番号をiで表し、列の番 30 号をjで表すこととする。例えば、i行j列の基準マー 0240の座標は $(x_{1,1}, y_{1,1})$ と表すのである。 【0028】基準マーク240を撮像すべく基準板24 2を基板位置決め支持装置27に固定する場合、基準板 242の位置に誤差が生ずるのが普通である。この固定 誤差はX軸方向、Y軸方向および垂直軸線まわりに生ず る。図11に示すように、基準板242の中心にX軸方 向に e_x 、Y軸方向に e_x 、軸線まわりに角度 θ のずれ が生じたとすれば、中心からX軸方向にL、、Y軸方向 にL、離れた点に回転によって生ずるX軸方向およびY 軸方向のずれ量はheta L 、およびheta L 、となり、固定誤差 がない場合の座標が(x, y)である基準板242上の 点の座標は($x + e_x + \theta L_v$, $y + e_v + \theta L_x$)と なる。したがって、i行j列の基準マーク240をテレ ビカメラ29のX軸方向の移動により撮像する場合、図 12に示すように、その基準マーク240は、固定位置 誤差がない場合の位置x1、(移動指示データはこの値*

1001001014

*を表す)からX軸方向に(e、+ θ L、、)だけずれることとなる。また、このずれ量は、この基準マーク240を撮像する際のテレビカメラ29の送り誤差Δx・、・と、テレビカメラ29の撮像により得られた基準マーク240のずれの実測値Δx・、・・との和となる。一方、i行j列の基準マーク230をテレビカメラ29のY軸方向の移動により撮像する場合には、基準マーク240は、固定誤差がない場合の位置からY軸方向に(e、+ θ L、、)だけずれ、このずれ量は、基準板242の送り誤差Δy・、・とテレビカメラ29の撮像により得られた実測値Δy・、・・との和に等しいこととなる。なお、本実施例においては基準マーク240同士の相対位置誤差およびテレビカメラ29自身の撮像誤差はないも

【0029】次に、図6に示す送り誤差検出ルーチンに 基づいて、送り誤差の検出をさらに具体的に説明する。 まず、ステップS1(以下、S1と略称する。他のステ ップについても同じ。)においてカウンタのカウント値 Cが1にセットされる。次いでS2が実行され、すべて の基準マーク240がテレビカメラ29によって順次撮 像され、テレビカメラ29の撮像中心と基準マーク24 0の中心とのずれ $\Delta x_{i,i}$ ′ , $\Delta y_{i,i}$ ′ が測定され る。最初にX軸に平行に並ぶ6行の基準マーク240が テレビカメラ29 (実際は基準板242)のX軸に平行 な移動により撮像され、基準マーク240の付置および テレビカメラ29の移動方向と対応付けてRAM206 の測定値記憶エリアに格納される。ずれ△x,,, ′ は各 基準マーク240に対してテレビカメラ29が正方向に 移動させられる場合の値と逆方向に移動させられる場合 の値との2個ずつが得られ、区別されて格納される。X 軸に平行に並ぶ6行の基準マーク240が撮像されたな らば、次にY軸に平行に並ぶ6列の基準マーク240が 撮像される。この場合にもテレビカメラ29はY軸方向 において往復移動させられ、各基準マーク240の撮像 により得られる正方向移動時と逆方向移動時との2個の ずれ△y₁, ′が基準マーク240の位置およびテレビ カメラ29の移動方向と対応付けて測定値記憶エリアに 格納される。

【0030】基準マーク240の撮像が終了したなら 40 ば、次にS3が実行され、基準板242の固定位置誤差 ex, ev および の算出が行われる。この算出は次の ように行われる。i行の基準マーク240をテレビカメ ラ29のX軸方向の移動により撮像する場合を例に取れ ば、i行j列の基準マーク240について(1)式が成 り立つ。

【数1】

また、i 行 (j+1) 列の基準マーク240について * 【数2】 (2) 式が得られる。 *

$$\Delta X_{i} + \Delta X_{i} + \Delta X_{i} = e_{x} + \theta L_{yi}$$
 (2)

さらに、i行j列とi行(j+1)列との基準マーク2 ※【数3】 40間の距離に関して(3)式が得られる。 ※

$$X_{i, (i+1)} + \Delta X_{i, (i+1)} + \Delta X_{i, (i+1)}'$$

- $(X_{i, i} + \Delta X_{i, i} + \Delta X_{i, i}') = P$ (3)

PはX軸方向において隣接する基準マーク240間の距離であり、Y軸方向において隣接する基準マーク240間の距離でもある。同様に、 i 行(j + 2)列の基準マ★

★ - ク240の撮像結果からは(4), (5) 式が得られる。

18

【数4】

$$\Delta X_{i,(1+2)} + \Delta X_{i,(1+2)}' = e_x + \theta L_{xi} \cdots (4)$$

【数5】

20

$$X_{i, (i+2)} + \Delta X_{i, (i+2)} + \Delta X_{i, (i+2)} '$$

$$- (X_{i, (i+1)} + \Delta X_{i, (i+1)} + \Delta X_{i, (i+1)} ') = P \qquad \cdots (5)$$

上記5個の式のうち、未知数であるのは、 $\Delta x_{1,1}$, $\Delta x_{1,(1+2)}$, e_x および θ の5個であり、5つの式からこれら未知数を算出することができる。これら5つの式はX軸方向において互いに隣接する3個の基準マーク240を撮像することにより得られ、1行に基準マーク240は6個あるため、3個ずつに分けて未知数を算出するとすれば、1行について e_x および θ の値がそれぞれ2つずつ算出されることとなる。また、Y軸方向に並ぶ基準マーク240についても同様に式を立てることができ、1列毎に2つずつの e_x および θ の値が算出されることとなる。これら固定誤差 e_x , e_y , θ の算出は、正方向移動時のデータと逆方向移動時のデータとの両方について行っても、いずれか一方についてのみ行ってもよい。

【0032】送り誤差は基準マーク240の各々について正方向移動時のものと逆方向移動時のものとの2つが求められ、各基準マーク240を撮像したときの移動指示データおよびテレビカメラ29の送り方向と対応付けてRAM206のワーキングエリアに格納される。基準マーク240はいずれも、X軸方向に平行な行とY軸方向に平行な列とに属し、1個の基準マーク240について、その基準マークがX軸方向に平行な行に属する基準マークとしてテレビカメラ29の正逆両方向の移動により撮像され、求められる2種類のX軸方向送り誤差と、Y軸方向に平行な列に属する基準マークとしてテレビカメラ29の正逆両方向の移動により撮像され、求められる2種類のY軸方向送り誤差との合計4個の送り誤差が格納されることとなる。

[0033]そして、S6においてカウント値Cが1増加させられた後、S7において送り誤差の検出が8回行われたか否かが判定されるが、この判定はNOであり、ルーチンの実行はS2に戻り、再び送り誤差の検出が行われる。送り誤差には規則性のない誤差も含まれており、1回のみ検出するのではこの誤差を除去できないからである。そして、送り誤差の算出が8回行われた後にはS7の判定がYESとなり、S8において8回算出された送り誤差の平均値が求められて最終的な送り誤差とされ、RAM206の送り誤差記憶エリアに格納され

50 る。

【0034】次に、装着装置30側に起因する前記

(2)の誤差の検出について説明する。(2)の誤差の 検出を行う際には(1)の送り誤差の影響を排除できな いため、各々の状態について(1)と(2)との誤差の 和を求めた後、(1)の誤差を差し引いて(2)の誤差 が求められる。本誤差検出装置が組み込まれる電子部品 実装装置においては、前述のようにターンテーブル52 に12組の部品装着ヘッド56が設けられており、1組 の部品装着ヘッド56には3個ずつの吸着ノズル92. 94、96が取り付けられている。吸着ノズルは全部で 36 (12×3) 個あり、それらが90度ずつ4つの位 置に回転させられるため、総計144(12×3×4) 個の互いに異なる条件が存在することとなり、これら条 件の各々についてそれぞれ1回ずつの誤差検出を行うた めには144個の検査用チップ230を装着することが 必要である。そして、本実施例においては一条件につい てそれぞれ16回の誤差検出が行われるようになってお り、結局、2304(144×16)個の検査用チップ 230が装着される。

【0035】これら検査用チップ230の検査用基板2 2032への装着位置や順序は任意であるが、本実施例では図1に示すように装着される。検査用基板232上に二点鎖線で示すような細長い領域246が縦4個、横48個、合計192個設定されており、それぞれの領域246に、その1つを左側に拡大して示すように12個ずつの検査用チップ230が等間隔に装着されるのである。各領域246は長さ96mm、幅8mmで、検査用チップ230は領域246の幅方向の中心に長さ方向に沿って8mmビッチで装着されるため、結局、検査用基板232上に縦横両方向に8mmビッチで想定される格子点 30の各々に装着されることとなる。

【0036】そして、各領域246には、ターンテーブ ル52の1回転に伴って、12組の部品装着ヘッド56 の各々に属する1個ずつの吸着ノズル(92,94また は96)により、その吸着ノズルの一回転位置で、検査 用チップ230が装着される。縦方向に並ぶ4個の領域 246には、吸着ノズルの回転位置を0度,90度,1 80度および270度と変えて検査用チップ230が装 着され、横方向に並ぶ3個の領域246には互いに異な る吸着ノズルにより検査用チップ230が装着される。 縦4個、横3個、計12個の領域246の各々に12個 ずつの検査用チップ230が装着されることによって、 144(12×12)種類の条件で1個ずつの検査用チ <u>ップ</u>230が装着されることとなり、これが16回繰り 返されることによって2304個の検査用チップ230 が装着される。したがって、例えば、図1において最上 段左端の領域246と最上段左から4番目の領域246 とには吸着ノズルの種類と回転角度とについて同じ条件 で検査用チップ230が装着され、それら両領域246 の上下方向の位置が同じである<u>検査用チップ</u>230は同 じ組の部品装着ヘッド56により装着されるため、両領域の同じ位置の<u>検査用チップ</u>230は互いに全く同じ条件で装着されることとなる。

20

【0037】との装着はROM204に格納された検査用チップ装着プログラムに従って行われるのであるが、このプログラムは、X軸方向送り装置13とY軸方向送り装置25との送りがいずれも正方向となるように検査用基板232が送られるようになっている以外は通常の電子部品装着プログラムと実質的に同じものであるので、詳細な説明は省略する。なお、予備的な装着誤差検出時には、テレビカメラ29による検査用チップ230の吸着位置誤差の検出と、その検出結果に基づく検査用基板232の送り修正および吸着ノズルの回転修正は行われない。これらの修正が行われると、実際に発生している装着誤差を検出し得なくなり、修理や調整のための的確なデータが得られないからである。

【0038】上記<u>検査用チップ</u>装着が終了したならば、 検査用基板232が一旦原位置に戻された後、再び正方 向に送られつつ、テレビカメラ29により各<u>検査用チップ</u>230の撮像が行われる。そして、得られた像のデータが予定されている装着位置のデータと比較され、第1 の装着誤差が算出される。

【0039】上記第1の装着誤差は前述のように、X軸 方向送り装置13とY軸方向送り装置25の送り誤差を 含んでいるため、この送り誤差が第1の装着誤差から差 し引かれて、第2の装着誤差が求められる。 この第2の 装着誤差は、装着装置30に起因して生じるものであ る。なお、送り誤差は、基準板242上の基準マーク2 40の位置について求められているのみであるため、各 検査用チップ230の位置における送り誤差は、それら 基準マーク240の位置における送り誤差に基づいて決 定される必要がある。そのためには、例えば、各基準マ ーク240の正規位置を中心とし、辺の長さが基準マー ク240の配列ピッチと同じである正方形の領域におい ては各基準マーク240の正規位置と同じ量の送り誤差 があるとみなしてもよく、あるいは目的とする検査用チ <u>ップ</u>230を囲む複数の基準マーク240の正規位置に おける送り誤差から補間法によりその検査用チップ23 0の位置における送り誤差を算出してもよい。

0 【0040】上記のようにして求められた第1の装着誤差と第2の装着誤差とはそれぞれ別個にRAM206の装着誤差記憶エリアに格納されるとともに統計処理が施され、図示を省略するCRTディスプレイやプリンタに出力される。前述の説明から明らかなように、装着条件が同じである検査用チップ230の装着誤差がそれぞれ1グループずつに分けられて、平均値や3σ値が算出される。装着条件が同じである検査用チップ230の第2の装着誤差との装着条件に特有の装着誤差であ

50 り、また、装着条件が異なる検査用チップ230の第1

または第2の装着誤差同士を比較すれば、装着装置30 全体の特性を知ることができる。作業者はこれら装着誤 差のデータに基づいて、装着誤差発生の原因を推定し て、不具合部分を修理し、あるいは誤差を除去しするた めの調整を行うなど、必要な処置をとる。

【0041】不具合部分の修理や誤差除去のための調整 が行われた後、再び検査用基板232への検査用チップ 230の装着および撮像が行われ、最終的な装着誤差の 検出が行われる。この場合には、吸着ノズル92,9 4,96による検査用チップ230の吸着位置誤差の検 10 出およびそれを除去するための検査用基板232の送り 修正や吸着ノズルの回転修正が、通常の電子部品装着時 と同様に行われる。そして、得られた装着誤差が最終的 な装着誤差としてRAM206の装着誤差記憶エリアに 格納され、実際の電子部品装着時にとの装着誤差に基づ いてプリント基板26の送り位置修正や、吸着ノズル9 2,94,96の回転位置修正が自動的に行われ、電子 部品の装着誤差が低減される。本実施例の電子部品実装 装置は、誤差検出装置を備えているのみならず、自身で 検出した誤差のデータに基づいて自動的に誤差を低減さ せる機能を有しているのである。

【0042】上記実施例においては、検査用チップ23 〇がリード線を有しない単純な矩形の電子部品を模した ものであったが、図13に示すように、リード線を有す るフラットパッケージIC等を模した検査用チップ25 0の使用も可能である。この検査用チップ250は透明 な樹脂板に黒でリード線付き電子部品の形状を精度良く 印刷したものである

【0043】上記実施例においては、誤差検出装置が電 子部品実装装置のハード部分を利用して構成されていた 30 が、専用の誤差検出装置として構成することも可能であ る。その一例を図14,図15に示す。この誤差検出装 置は、本体260上にX軸テーブル262とY軸テーブ ル264とを備え、X軸テーブル262上に前記検査用 基板232や基準板242を固定して水平面上の任意の 位置へ移動させ得るようになっている。また、両テーブ ル262,264の上方には、2個のテレビカメラ26 6,268が設けられている。両テレビカメラ266, 268は門形の支持台270とそれに固定のブラケット 272により、位置の微調整可能に支持されている。テ レビカメラ266は前記検査用チップ230等小形の検 査用チップを撮像するためのものであり、テレビカメラ 268は前記検査用チップ250等大形の検査用チップ を撮像するためのものである。テレビカメラ266,2 68は回転自在の支持台273上のCRTディスプレイ 274に接続されており、検査用チップ230,250 等の像が表示される。

【0044】本誤差検出装置は図示を省略する制御装置 を備えており、この制御装置が予め格納されている制御 プログラムに従ってX軸テーブル262,Y軸テーブル 22

264. テレビカメラ266, 268等を制御し、検査 用基板232に装着された検査用チップ230,250 や、基準板242上の基準マーク240を撮像するとと もに、撮像結果に基づいて装着誤差を算出する。基準板 242の基準マーク240は本誤差検出装置自体のX軸 テーブル262、Y軸テーブル264の送り誤差を検出 するために撮像される。そして、電子部品実装装置で検 査用基板232に装着された検査用チップ230,25 0等が撮像されることにより、電子部品実装装置の装着 誤差と誤差検出装置自体の上記送り誤差の和が検出され る。したがって、この和から先に検出されている誤差検 出装置の送り誤差が差し引かれることにより、電子部品 実装装置単独の装着誤差が求められる。

【0045】求められた装着誤差はCRTディスプレイ 274に表示されるとともに、図示しないディスク駆動 装置、テープ駆動装置等の外部記憶装置に記憶される。 作業者はCRTディスプレイ274の表示を見て装着誤 差の原因を推定することができ、装着誤差を低減するた めの適切な処置をとることができる。また、外部記憶装 置に記憶されたデータを電子部品実装装置に記憶させれ ば、そのデータに基づいてプリント基板や部品装着へッ ドの送りを自動的に修正させ、装着誤差を低減させると とができる。

【0046】本誤差検出装置を使用すれば、電子部品実 装装置の送り誤差を検出することも可能である。前記検 査用基板232に、複数の装着位置を設定し、それら装 着位置に、前記電子部品実装装置において、同一の吸着 ノズルを使用し、同一のノズル回転位置で、かつ、プリ ント基板26をX軸方向送り装置13とY軸方向送り装 置25との正方向と逆方向とのいずれか一方のみの送り により移動させつつ検査用チップ230を装着する。送 り方向を一方向に決めるのは、両送り装置13,25の 送り誤差がバックラッシュ(例えばねじ軸18とナット 16との)等の存在により正方向送りと逆方向送りとで は異なる場合があるからである。

【0047】得られた検査用基板232を本誤差検出装 置に取り付け、前述の場合と同様に検査用チップ23 0,250等を撮像して、誤差を検出する。このよう に、複数の検査用チップ230を同一の条件で装着させ れば、装着装置30に起因する装着誤差をほぼ排除する ことができ、電子部品実装装置の送り誤差を検出するこ とができるのである。ただし、この場合でも、誤差検出 装置自体の送り誤差を無視し得ない限り、その送り誤差 を別途検出して、補正することが必要である。

【0048】以上の実施例においては、検査用チップ2 30、250が装着される検査用基板232が検査専用 とされていたが、プリント基板等実際に電子部品が装着 される基材を検査用基材に流用することも可能である。 この場合には、電子部品をプリント基板等に装着するた めのプログラムも検査用チップを検査用基材に装着する ためのプログラムに流用すると便利である。なお、電子 部品をプリント基板等に装着するためのプログラムは専 用の検査用基材を使用する場合でも利用できる。

【0049】また、前記実施例においては、電子部品実装装置が吸着ノズルによる電子部品の吸着位置の誤差を検出し、この誤差を修正してプリント基板に装着する機能を備えていたが、この機能を備えない電子部品実装装置と本発明に係る誤差検出装置とを組み合わせて使用すると、特に顕著な装着精度向上効果が得られる。

【0050】前記実施例においては、一装着条件について16回の撮像が行われるようになっていたが、この回数が多いほど誤差の検出精度が高くなり、得られる情報も多くなる。その場合、データ処理上、撮像回数は8の倍数とすることが望ましい。

【0051】また、前記実施例においては、比較的大形の検査用チップも小形の検査用チップも同一ピッチで設定された装着位置に装着されるようになっていたが、小形の検査用チップほど小さいピッチで装着されるようにすることも可能である。

【0052】その他、特許請求の範囲を逸脱することな 20 く、当業者の知識に基づいて種々の変形、改良を施した 態様で本発明を実施することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例である誤差検出装置により撮像される検査用チップが装着された検査用基板の一部を示す平面図である。

【図2】上記誤差検出装置を備えた電子部品実装装置の 一部を示す斜視図である。

【図3】上記電子部品実装装置の一部の正面断面図である。

【図4】上記電子部品実装装置における部品装着ヘッド の配置を概略的に示す図である。

【図5】上記電子部品実装装置の制御装置を示すブロッ米

* ク図である。

【図6】上記制御装置のROMに格納された送り誤差検 出ルーチンのフローチャートである。

24

【図7】上記誤差検出装置の一構成要素である<u>検査用チップを示す</u>斜視図である。

【図8】上記誤差検出装置の一構成要素である検査用基 板を示す斜視図である。

【図9】上記誤差検出装置において使用される基準板の 平面図である。

0 【図10】上記誤差検出装置において使用されるキャリヤテープの一部を示す斜視図である。

【図 1 1 】上記誤差検出装置において行われる送り誤差の検出を説明する図である。

【図12】上記誤差検出装置において行われる送り誤差 の検出を説明する図である。

【図13】本発明の別の実施例装置の一構成要素である 検査用チップを示す平面図である。

【図14】本発明のさらに別の実施例である誤差検出装置を示す平面図である。

20 【図15】上記さらに別の実施例である誤差検出装置を 示す正面図である。

【符号の説明】

13 X軸方向送り装置

25 Y軸方向送り装置

27 基板位置決め支持装置

29 テレビカメラ

230 検査用チップ

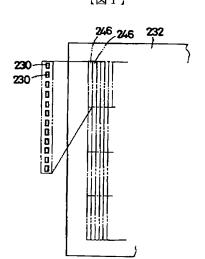
232 検査用基板

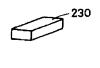
250 検査用チップ

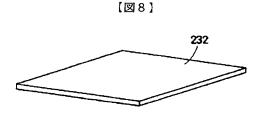
30 262 X軸テーブル

264 Y軸テーブル

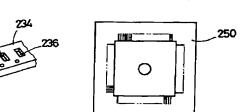
266 テレビカメラ268 テレビカメラ



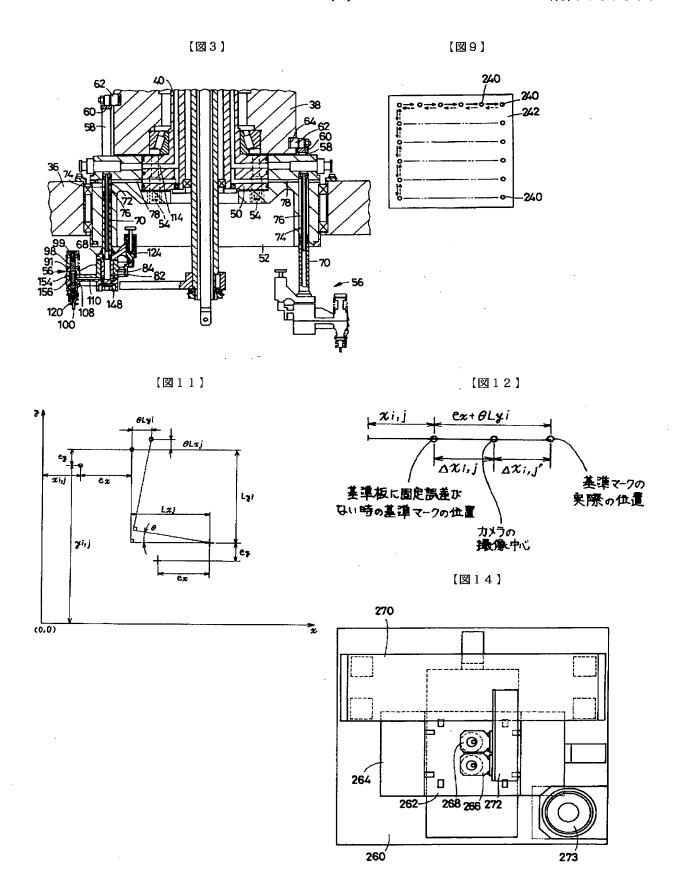


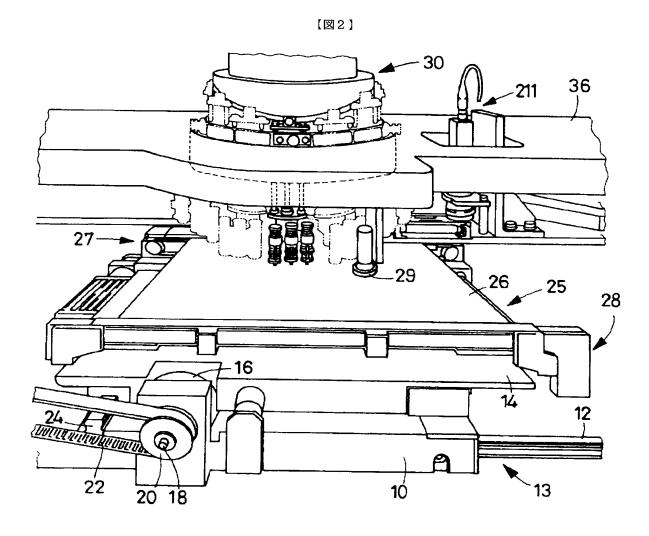


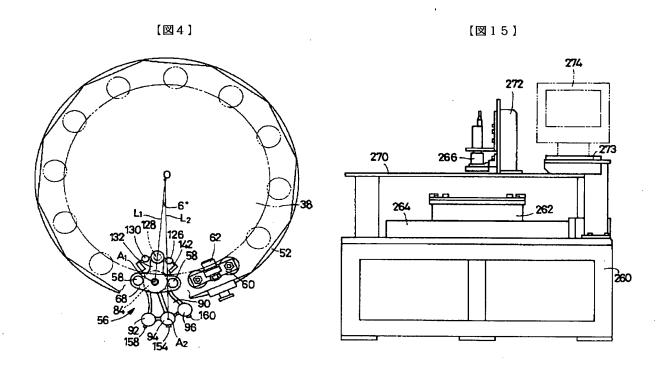
【図10】



【図13】

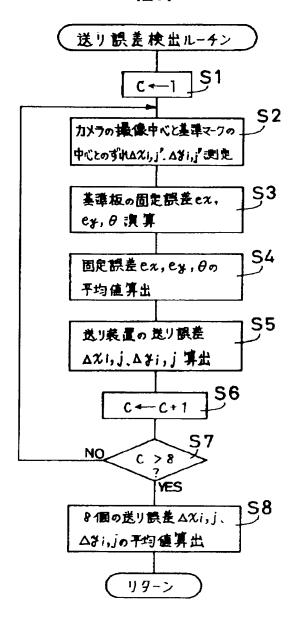






| 212 | 200 | 202 | 202 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 206 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 20

【図6】



フロントページの続き

(72)発明者 新村 正幸

愛知県知立市山町茶碓山19番地 富士機

械製造株式会社内

(72)発明者 須原 信介

愛知県知立市山町茶碓山19番地 富士機

械製造株式会社内

(72)発明者 林泰孝

愛知県知立市山町茶碓山19番地 富士機

械製造株式会社内

(56)参考文献 特開 平2-140884 (JP, A)

特開 昭62-261005 (JP, A)

特開 昭63-304110 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl.', DB名) GO1B 11/00 - 11/30 THIS PAGE BLANK (USPTO)